

Список литературы

- [1] Шишанин О.Е. // ЖЭТФ. 1993. Т. 103. С. 1117–1125.
 - [2] Шишанин О.Е. // Письма в ЖЭТФ. Т. 57. Вып. 12. С. 772–776.
 - [3] Брук Г. Циклические ускорители заряженных частиц. М.: Атомиздат, 1970. 311 с.
 - [4] Schwinger J. // Proc. Nat. Acad. Sci. 1954. Vol. 40. P. 132–134.
 - [5] Яковлева Г.Д. Таблицы функций Эйри и их производных. М.: Наука, 1969. 377 с.
-

05; 12

© 1994 г.

Журнал технической физики, т. 64, в. 8, 1994

СОЕДИНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ВТСП ОБРАЗЦОВ МЕТОДОМ СПЛАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДОМЕНА

В.Ф.Хирный, П.В.Матейченко, С.Е.Логвинова, В.П.Шокуров,
Б.Т.Загоскин

Институт монокристаллов,

310001, Харьков

(Поступило в Редакцию 19 июля 1993 г.)

С открытием высокотемпературных керамических сверхпроводников (ВТСП) становится актуальным нахождение надежного способа их соединения, поскольку традиционные методы, разработанные ранее для низкотемпературных сверхпроводников, непригодны. Известен способ соединения двух образцов, например YB_6 с помощью обычной зонной плавки [1]. К его недостатку относится ограниченность длины соединяемых образцов. Известно [2], что протекание постоянного тока большой величины [до 100 A/cm^2] через керамические иттриевые образцы $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ при комнатной температуре вызывает появление в них движущегося термоэлектрического домена. Исследование этого эффекта [3] показало, что когда в образце имеется трещина, то домен тормозится на ней. При дальнейшем изучении оказалось, что если привести в соприкосновение два иттриевых образца и пропустить через них постоянный или переменный электрический токи, то в месте их соприкосновения появляется стационарный термоэлектрический домен. Изменяя электрическое напряжение, можно было менять температуру места соединения. Эта особенность в поведении домена была принята за основу впервые разработанного нами метода сплавления нескольких керамических ВТСП образцов одинакового и различного составов с помощью модифицированной зонной плавки в электрическом поле теплового домена.

Методика соединения проводников состояла в следующем. Вертикально расположенные стержни из иттриевой керамики размером $0.3 \times 0.3 \times 7.5 \text{ см}$ подсоединялись к источнику постоянного электрического напряжения типа СИП-30. Регулируя электрическое напряжение от 6 до 8 В и разогревая место соединения до $950–1020^\circ\text{C}$, проводили плавление на воздухе до получения однородного вида образца

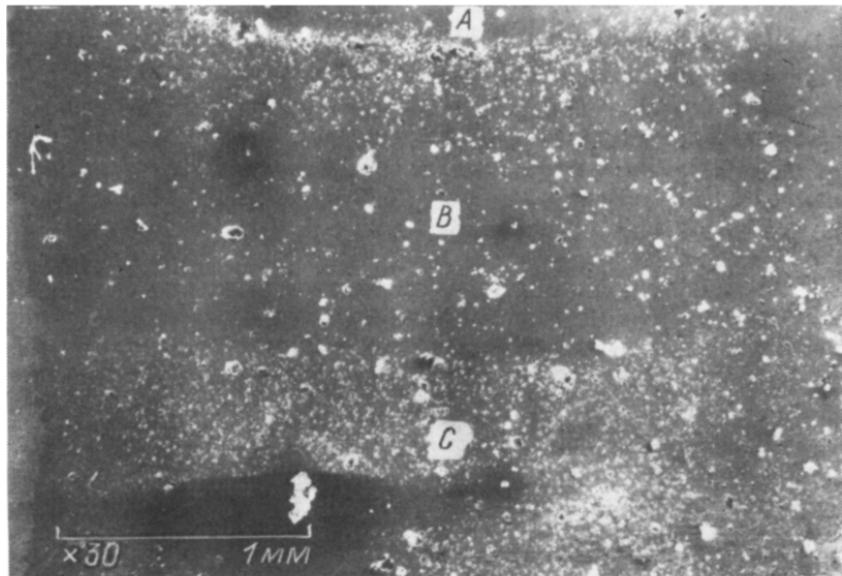


Рис. 1. Общий вид площади поперечного сечения несоосносплавленных двух керамических иттриевых стержней.

Видны три области *A*, *B* и *C*, образующиеся в результате поперечного сечения соединения типа "ласточкин хвост".

в местестыковки. Для изготовления более длинного проводника к двум уже соединенным стержням таким же методом подплавлялся третий, и т.д. В месте соединения величина критического тока равнялась нулю сразу же после сплавления. В процессе отжига сверхпроводимость полностью вновь восстанавливалась. Для улучшения электрического контакта при плавлении место соединения выполнялось в виде "ласточкина хвоста". Необходима взаимная юстировка образцов, поскольку при ее нарушении часть образца по поперечному сечениюстыковки не проплавлялась. Для исследования кинетики плавления и качества мест соединения на нескольких образцах нарушалась соосность, а затем выполнялись электронно-микроскопические исследования их поперечного сечения. Электронно-микроскопические исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе JSM-820 с системой рентгеновского микроанализа Link AN10.000. На рис. 1 представлен шлиф сечения контакта "ласточкин хвост" двух керамических $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ образцов, т.е. фазы 123. На нем можно видеть три области, различные как по морфологии, так и по составу. Область *A* [верхняя часть снимка] соответствует области наибольшего разогрева и содержит в виде примесной фазы фазу Y_2BaCuO_5 , т.е. фазу 211. На рис. 2,а приведен снимок этой области при большем увеличении. На нем можно видеть, что фаза 211 (светлые пятна на сером фоне) представляет собой мелкокристаллические зерна размером $1-2 \cdot 10^{-4}$ см, которые распределены в матрице 1-2-3 с высокой плотностью (13-15 об.-%). В области *A* наблюдаются замкнутые поры (около 10 об.-%) размером от 1 до 10 мк, как и у исходных стержней. Фаз, обедненных иттрием, мало. Область *B* [средняя часть рис. 1] условно можно разделить на два участка: верхний — с большим содержанием крупных пор (около 20 об.-%) размером $1-10 \cdot 10^{-4}$ см со сле-

дами BaCuO_2 и безыттриевой (13 об.%) фаз и нижний — с высокой плотностью (пористость 3%), содержащий фазы, обедненные иттрием (BaCu_2O_x , BaCu_3O_x), которые локализованы преимущественно в порах (серые пятна на рис. 2,б). Область С (нижняя часть рис. 1) представляет структуру исходной керамики 123, обладает высокой пористостью и не содержит примесных фаз. На рис. 2,в приведен снимок этой области в большем увеличении. Площади поперечного сечения областей А, В и С примерно одинаковы. Рис. 1 выполнен вне пропорции.

На основании этих данных можно утверждать, что в процессе пропускания электрического тока большой плотности и образования в ме-

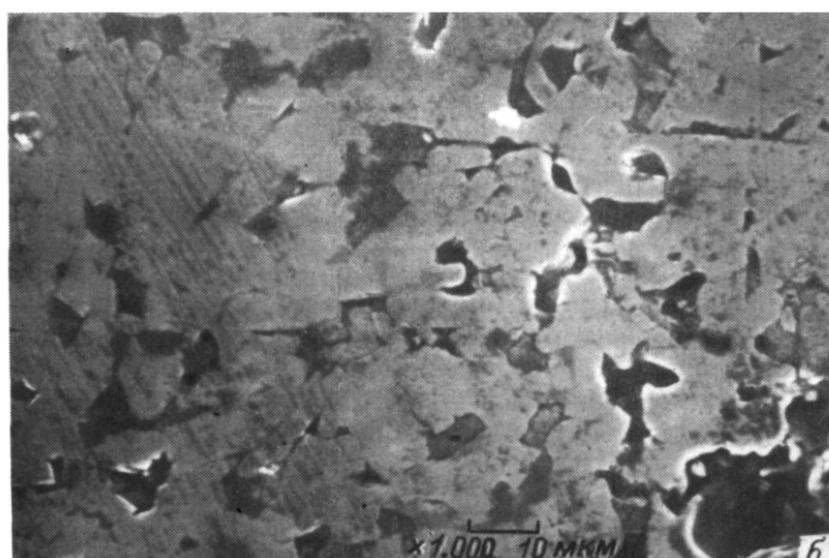
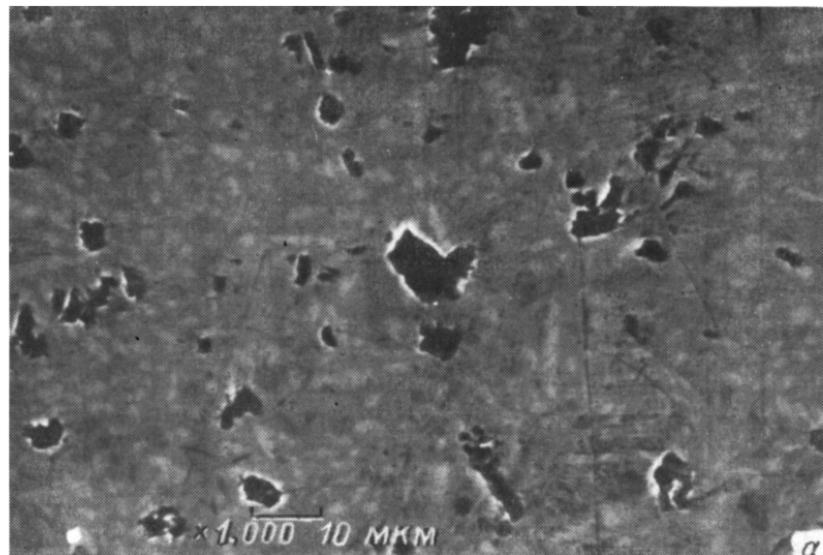


Рис. 2. Увеличенное изображение того же участка, что и на рис. 1, в сканирующем электронном микроскопе.

а — область А, б — область В, в — область С.

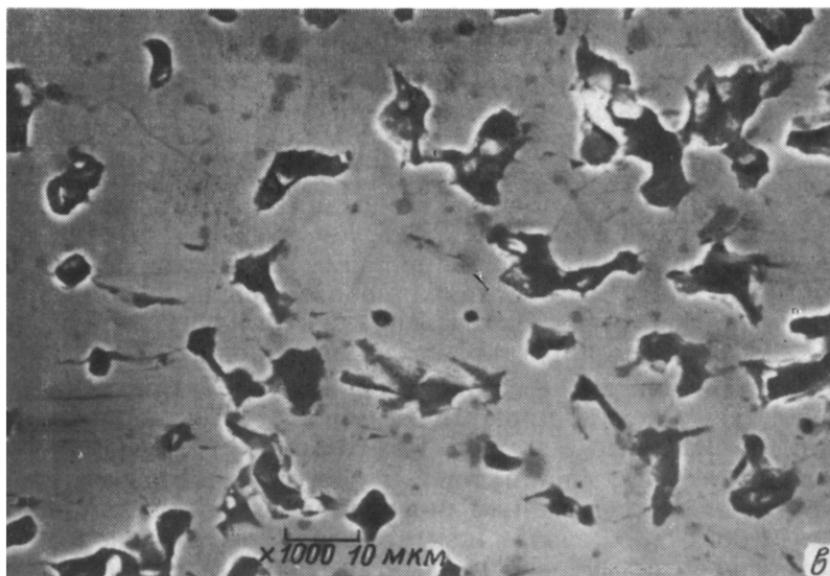


Рис. 2 (продолжение).

сте стыковки теплового домена в области A произошел разогрев образца до температуры $T = 1020^\circ\text{C}$, при которой происходит плавление фазы 123 по перитектической реакции $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} \rightarrow \text{Y}_2\text{BaCuO}_5 + \text{L}$. В присутствии жидкой фазы (L), обедненной иттрием, интенсивно протекает процесс спекания в области A , сопровождающийся выпадением фазы 211. Непрореагировавшая безыттриевая жидкость перераспределяется по образцу в попечном температурном градиенте и кристаллизуется в виде фаз BaCuO_2 , BaCu_2O_x в порах в области B . Интенсивные диффузионные процессы, протекавшие в присутствии жидкой фазы, по-видимому, и способствовали хорошему качеству соединения керамики. Об этом свидетельствует вид вольт-амперной характеристики, зафиксированной в трех местах: на стержне, слева от места плавле-

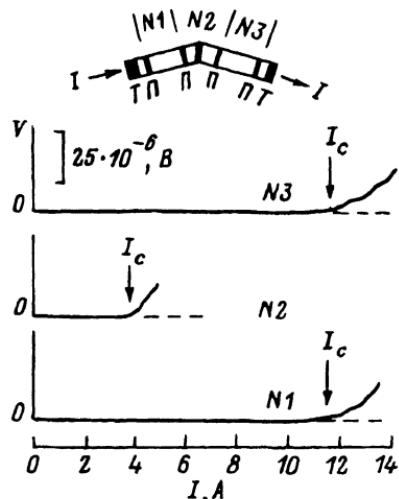


Рис. 3. Вид вольт-амперной характеристики при температуре $T = 77\text{ K}$ в нулевом внешнем магнитном поле после обжига в кислороде.

Значение величины критического тока для $N1 - I_c = 11.5\text{ A}$, для $N2 - I_c = 3.75\text{ A}$ и для $N3 - I_c = 11.5\text{ A}$. На вставке показано условное разделение образца на области 1, 2 и 3. T — токовые контакты, Π — потенциальные.

ния ($N1$), в областистыковки ($N2$) и правее контакта ($N3$) (рис. 3). Из него видно, что критическая плотность тока одинакова по всей длине образца, поскольку $J_c = I_c/(1/3)S$ в месте контакта, так как за величину площади контакта, согласно рис. 1, следует брать область A , т.е. третью часть от значения величины поперечного сечения стержней S . Здесь I_c — величина критического тока в месте контакта. Области B и C из-за нарушения соосности образования микрозазоров между соединяемыми частями оставались вне рабочей зоны, хотя визуальный контроль подтвердил сплавление по периметру внешней поверхности.

С помощью этого метода также впервые были выполнены взаимные соединения керамических стержней, изготовленных из $\text{Bi}_{3.2}\text{Pb}_{0.8}\text{Sr}_4\text{Ca}_5\text{Cu}_7\text{O}_y$, и соединения из стержней, изготовленных из различных керамик на иттриевой и висмутовой основах. Последнее, как мы считаем, необходимо кратко прокомментировать. При сплавлении разнородных керамик (разные температуры плавления) наблюдается преимущественный распад висмутовой керамики на несверхпроводящие фазы, обедненные содержанием меди, и купраты, находящиеся между зернами. Кроме того, различные температуры отжига в кислороде для иттриевой и висмутовой керамик препятствуют восстановлению сверхпроводимости, в связи с этим смешивать эти два состава неподобрано.

Список литературы

- [1] Пфанн В.Г. Зонная плавка. М.: Металлургия, 1966. 95 с.
 - [2] Осипьян Ю.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. Вып. 5. С.257.
 - [3] Семиноженко В.П. и др. // Тез. докл. I Междунар. конф. "Материаловедение ВТСП". Харьков, 1993. Т. 2. С. 66.
-